



## 本社フィールドサービスエンジニア職

グローバルに事業を展開 自動化装置の専門メーカー 東証プライム市場上場

### Job Information

**Hiring Company**

RORZE CORPORATION

**Job ID**

1563394

**Division**

サービス部門

**Industry**

Electronics, Semiconductor

**Job Type**

Permanent Full-time

**Location**

Hiroshima Prefecture, Fukuyama-shi

**Salary**

6 million yen ~ 10 million yen

**Work Hours**

08:40 ~ 18:00 (休憩80分)

**Holidays**

完全週休2日制 (土日祝)

**Refreshed**

June 4th, 2026 02:00

### General Requirements

**Minimum Experience Level**

Over 1 year

**Career Level**

Mid Career

**Minimum English Level**

Daily Conversation

**Minimum Japanese Level**

Native

**Minimum Education Level**

High-School

**Visa Status**

Permission to work in Japan required

### Job Description

#### ≪募集要項・本ポジションの魅力≫

- 半導体工場向け自動搬送装置の立ち上げ・メンテナンス・サポートを担当
- 機械・電気・ソフト知識を活かし幅広いスキルを習得できる
- 海外工場対応もあり語学力やコミュニケーション力を活かせる
- 年間休日120日・残業少なめで福利厚生充実、社員旅行や持株制度あり

**【業務内容】**

半導体工場向け自動搬送装置の立ち上げ、メンテナンス及びカスタマーサポートを行う仕事で、主に国内の半導体工場にあるクリーンルーム内で作業を行います。

**■業務のやりがい**

顧客の円滑な業務遂行に必要な作業なので、常に高いレベルの要求を求められますが、機械や電気回路などのハードウェアだけでなく、管理するソフトウェアの知識が必要なので、幅広いスキルが身につきます。将来的には、海外の半導体工場向けの作業を担当してもらいますので、語学力やコミュニケーション能力を活かす事が出来ます。

**<募集背景>**

業績拡大における要員確保

**<募集部門>**

サービス部門

**【雇用形態】**

正社員

※試用期間有り、6ヶ月間（※その間の待遇・給与に変更はありません）

**【給与】****■月額給与**

①月給：260,000円～380,000円（理論年収 624万円～975万円）

②手当：通勤手当、残業手当、住宅手当（条件有/上限45,000円～）、子女教育手当（子10,000円/人）

■平均年収：1,020万円（2024年度） ※中四国上場企業年収ランキング第1位（ダイヤモンド社2022年度）

※給与は経験、能力、前職給与等を踏まえて決定

■昇給：年1回（毎年4月）※6ヶ月間の評価がB以上で昇給。著しい低評価の場合は降給することがある

■賞与：年2回（平均支給率12ヶ月程度）

※賞与は業績連動型です。営業利益から一定の割合が賞与原資となり、業績への貢献度により配分します。

※初年度は賞与算定期間の出勤率が少ないため、減額になります。

**【就業時間】**

08:40～18:00（休憩80分）

■時間外労働あり（月平均23.2時間）

※上限時間は36協定締結による

**【勤務地】**

本社採用（〒720-2104 広島県福山市神辺町道上1588-2）

※マイカー通勤可

**【休日休暇】**

- ・年間休日数：120日
- ・完全週休2日制（土日祝）
- ・GW
- ・夏期休暇
- ・年末年始
- ・有給休暇（時間単位）
- ・有給取得推奨日（8日）※平均有給取得日数（15.9日）
- ・慶弔休暇
- ・特別休暇
- ・永年勤続休暇（平均勤続年数：16年）
- ・創立記念日など（企業カレンダーによる）

**【待遇・福利厚生】**

- ・社会保険完備（健康保険、厚生年金、雇用保険、労災保険）
- ・退職金（確定拠出年金制度）
- ・定年60歳（再雇用：有）
- ・社員食堂完備：食堂利用時は食費補助有り
- ・同好会有り
- ・社員旅行（2024年は韓国）
- ・社内イベント有り（納涼会、忘年会等）
- ・持株制度
- ・財形貯蓄制度
- ・GLTD保険加入
- ・団体生命保険制度

**【研修制度】**

- ・入社時：入社研修5日間（入社手続き0.5日、IT研修1.5日、技術研修3日間）
- ・配属後：OJT研修、社内外研修参加、TOEICテスト受験

---

**Required Skills****【応募要件】**

- ・概ね35歳以下  
（長期勤続によるキャリア形成を図る観点から、若年者等を期間の定めのない労働契約の対象として募集・採用する）

為)

**【必須要件】**

- ・ 開発・製造又はフィールドサービス等の経験
- ・ 基礎レベル以上の英語力
- ・ 自動車運転免許年齢条件

**【歓迎要件】**

- ・ 半導体製造装置の製造またはメンテナンス業務の経験
- ・ 機械装置のフィールドサービスの経験

**【選考について】**

■募集人数：若干名

■選考フロー：

- ①書類選考
- ②WEB筆記試験（専門試験/適正検査）
- ③WEB一次面接（採用部署面接）
- ④最終面接（役員面接）
- ⑤内定

---

Company Description